



2023年3月17日

各 位

上場会社名           メック株式会社  
代表者                代表取締役社長 前田 和夫  
                          (コード番号 4971 東証プライム市場)  
問合せ先責任者    コーポレートコミュニケーション室 松下 綾  
                          (TEL 06-6401-8160)

## 固定資産の取得に関するお知らせ

当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、下記のとおり、固定資産を取得することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は「新たな国内拠点設置の検討に関するお知らせ」(2022年2月14日公表)に係る開示事項の経過であります。

### 記

#### 1. 取得の理由

当社は、当社グループの関連市場である電子基板・部品業界の今後の拡大を踏まえ、特に当社と関連の深い半導体を搭載するパッケージ基板のさらなる需要の増加を想定し、当社製品の安定供給のため、生産体制強化を目的に新たな国内生産拠点設置のため取得することといたしました。

#### 2. 取得資産の内容

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (1) 資 産 の 名 称 | 土地                    |
| (2) 所 在 地     | 福岡県北九州市若松区向洋町         |
| (3) 面 積       | 29,889 m <sup>2</sup> |
| (4) 取 得 資 金   | 自己資金(予定)              |

#### 3. 相手先の概要および取得価額

相手先は、国内の一般事業法人であります。当該相手先の概要につきましては、相手先との守秘義務により公表を控えさせていただきます。また、当社と相手先の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はなく、相手先は当社の関連当事者ではありません。

取得価額は、適時開示制度における軽微基準に該当する当社直前連結会計年度の連結純資産額(23,325百万円)の30%未満となります。

#### 4. 取得の日程

- |             |                |
|-------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2023年3月17日     |
| (2) 契約締結日   | 2023年3月17日(予定) |
| (3) 物件引渡期日  | 契約当日に引渡し(予定)   |

#### 5. 今後の見通し

本固定資産の取得が当期(2023年12月期)の業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示が必要な情報が発生した場合は速やかに開示いたします。

以 上